

日本国特許庁 25.3.2004 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の售類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 6月23日

出願番号 Application Number:

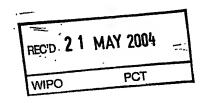
特願2003-177425

[ST. 10/C]:

[JP2003-177425]

出 願 人
Applicant(s):

独立行政法人 科学技術振興機構





SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 4月30日







【書類名】 特許願

【整理番号】 03JST05

【提出日】 平成15年 6月23日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 31/10

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県豊橋市王ヶ崎町字上原1-3 合同宿舎王ヶ崎住

宅1-304

【氏名】 澤田 和明

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県豊橋市野依台1-13-3

【氏名】 石田 誠

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県豊橋市橋良町東郷20-4 ハイツサーティワン

2 - E

【氏名】 丸山 結城

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県小田原市久野291-4

【氏名】 武藤 秀樹

【特許出願人】

【識別番号】 396020800

【氏名又は名称】 科学技術振興事業団

【代表者】 沖村 憲樹

【代理人】

【識別番号】 100089635

【弁理士】

【氏名又は名称】 清水 守



【手数料の表示】

【予納台帳番号】 012128

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0013088

【プルーフの要否】 要



【書類名】 明細書

【発明の名称】 入射光の測定方法及びそれを用いた分光機構を有するセンサー 【特許請求の範囲】

【請求項1】 入射光を透過するとともに、ゲート電圧が印加される電極膜と、その下部に絶縁膜を介して入射光により発生した電子を捕獲する拡散層を設け、前記ゲート電圧を変化させ、前記拡散層中の電子を捕獲する該拡散層の表面からの深さを変化させて、それらの電子の量を示す電流を測定することにより、入射光の波長と強度とを測定することを特徴とする入射光の測定方法。

【請求項2】 請求項1記載の入射光の測定方法において、前記入射光の種類に応じて前記ゲート電圧を変化させる回数を設定することを特徴とする入射光の測定方法。

【請求項3】

- (a) 半導体基板と、
- (b) 該半導体基板に形成される第1の拡散層と、
- (c) 該第1の拡散層の部位に形成される第2の拡散層と、
- (d) 前記第1の拡散層上に絶縁膜を介して形成される、入射光を透過するとともに、ゲート電圧が印加される電極膜とを備え、
- (e) 前記ゲート電圧を変化させ、第1の拡散層中で入射光により発生した電子を捕獲する該第1の拡散層の表面からの深さを、前記ゲート電圧に対応させて変化させて、それらの電子の量を示す電流を測定することにより、入射光の波長と強度とを測定することを特徴とする分光センサー。

【請求項4】 請求項3記載の分光センサーにおいて、前記第1の拡散層がp型拡散層、前記第2の拡散層がn+拡散層、前記半導体基板がn型半導体基板を含むことを特徴とする分光センサー。

【請求項5】 請求項3記載の分光センサーにおいて、前記ゲート電圧が印加される電極膜が、不純物が添加された多結晶シリコン膜であることを特徴とする分光センサー。

【請求項6】 請求項3記載の分光センサーを用いて、1次元、または2次元に配置した分光センサーアレイを設け、該分光センサーアレイを一緒に作り込



んだシフトレジスタで切り替えて信号を読み出し、前記電子を捕獲する深さを変化させて、そのときの信号を計測し、それらの信号から赤、緑、青の各波長の強度を計算し、カラー画像信号を出力することを特徴とするカラーフィルタなしカラーイメージセンサー。

【請求項7】 請求項6記載のカラーフィルタなしカラーイメージセンサーにおいて、前記カラー画像信号の出力部に雑音除去回路を設けることを特徴とするカラーフィルタなしカラーイメージセンサー。

【請求項8】 請求項6記載のカラーフィルタなしカラーイメージセンサー において、前記電子を捕獲する深さを180分の1秒ごとに変化させることを特徴とするカラーフィルタなしカラーイメージセンサー。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、入射光の測定方法及びそれを用いた分光センサーに係り、特に、半導体装置に入る光の波長とその強度を検出する入射光の測定方法及びそれを用いた分光機能を有するセンサーに関するものである。

[0002]

【従来の技術】

単板式ビデオカメラに用いられているイメージセンサーは、カラー画像を得る ために赤、緑、青のフィルタを各光検出素子 (例えば、フォトダイオード) の上 に取り付けるようにしている。

[0003]

また、三板式のビデオカメラにおいては、光学プリズムを用いて、入射光を赤、緑、青の3つの光に分け、それぞれの光を3つのイメージセンサーで検知するようにしていた。

[0004]

また、入射する光が、いかなる波長であるか、かつ、それらの波長の強度を知るためには、現在はグレーティングなどを用いて分光を行い、それぞれの光の強度分布をパワーメータなどで測定を行っていた。



[0005]

また、1つのフォトダイオードにより、赤、緑、青のカラー情報を取得する試みがある(下記特許文献 1 参照)。この提案は、シリコン基板に、 0.2μ m、 0.6μ m、 2μ mの深さを持つ 3 つの拡散層を、重ねるように配置して、それぞれの接合から得られる電流を検知するものであった。

[0006]

【特許文献1】

USP No. 5, 965, 875号公報 (第4欄-第5欄 図6)

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記した単板式のビデオカメラでは、カラー画像を得るためには3つの光検出素子が必要であるため、解像度が三分の一に低下する。また、このカラーフィルタによる光の吸収で感度の低下が起こっていた。

[0008]

また、三板式のビデオカメラでは、光学プリズムの存在により、カメラ自体が 大きくなる。

[0009]

さらに、光の分光装置では、グレーティングなどを用いていたため装置の構成が大きくなる。

[0010]

上記特許文献1に示されるトリプル井戸構造を有する能動画素イメージングアレイによるカラー分離手法では、青色を検知する一番手前の接合でも、赤色を検知してしまうことになり、赤、緑、青のカラー情報の分解能は低い。さらに、どの波長がどのような強度で存在するか知ることができないといった問題があった

[0011]

また、上記特許文献1の手法では、捕獲する電子の深さ(位置)を変化させる ことができない。

[0012]



本発明は、上記状況に鑑みて、入射光に対応した単一の電子の捕獲部を備えた、簡単な半導体構造を用いた入射光の測定方法及びそれを用いた分光機能を有するセンサーを提供することを目的とする。

[0013]

【課題を解決するための手段】

本発明は、上記目的を達成するために、

[1]入射光の測定方法において、入射光を透過するとともに、ゲート電圧が印加される電極膜と、その下部に絶縁膜を介して入射光により発生した電子を捕獲する拡散層を設け、前記ゲート電圧を変化させ、前記拡散層中の電子を捕獲するこの拡散層の表面からの深さを変化させて、それらの電子の量を示す電流を測定することにより、入射光の波長と強度とを測定することを特徴とする。

[0014]

[2]上記[1]記載の入射光の測定方法において、前記入射光の種類に応じて前記ゲート電圧を変化させる回数を設定することを特徴とする。

[0015]

[3]分光センサーにおいて、半導体基板と、この半導体基板に形成される第1の拡散層と、この第1の拡散層の部位に形成される第2の拡散層と、前記第1の拡散層上に絶縁膜を介して形成される、入射光を透過するとともに、ゲート電圧が印加される電極膜とを備え、前記ゲート電圧を変化させ、第1の拡散層中で入射光により発生した電子を捕獲するこの第1の拡散層の表面からの深さを、前記ゲート電圧に対応させて変化させて、それらの電子の量を示す電流を測定することにより、入射光の波長と強度とを測定することを特徴とする。

[0016]

[4]上記[3]記載の分光センサーにおいて、前記第1の拡散層がp型拡散層、前記第2の拡散層がn+拡散層、前記半導体基板がn型半導体基板を含むことを特徴とする。

[0017]

[5]上記[3]記載の分光センサーにおいて、前記ゲート電圧が印加される電極膜が、不純物が添加された多結晶シリコン膜であることを特徴とする。



[0018]

[6]上記[3]記載の分光センサーを用いて、1次元、または2次元に配置した分光センサーアレイを設け、この分光センサーアレイを一緒に作り込んだシフトレジスタで切り替えて信号を読み出し、前記電子を捕獲する深さを変化させて、そのときの信号を計測し、それらの信号から赤、緑、青の各波長の強度を計算し、カラー画像信号を出力することを特徴とする。

[0019]

〔7〕上記〔6〕記載のカラーフィルタなしカラーイメージセンサーにおいて、前記カラー画像信号の出力部に雑音除去回路を設けることを特徴とする。

[0020]

[8] 上記 [6] 記載のカラーフィルタなしカラーイメージセンサーにおいて、前記電子を捕獲する深さを180分の1秒ごとに変化させることを特徴とする

[0021]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。

[0022]

まず、入射光の波長情報を得るための基本原理について説明する。

[0023]

半導体装置に照射された光は、半導体中に侵入して、吸収されながら減衰していく。この減衰していく度合いは、入射光の波長によって異なる。

[0024]

そこで、本発明では、光により発生する電子を収集可能な深さ(位置)を変化させて、それらの電流を測定できれば、以下の方法で、入射する光の波長情報が分かることに着目した(勿論、電子と同時にできる正孔を蓄えてもよい)。例えば、2つの波長(λ 1と λ 2)の光が、強度 A_1 と A_2 で同時に入射したとする。表面から電子の捕獲位置 W_1 の距離までに発生した電子による電流を測定したら、電流 I_1 であった。

[0025]



次に、電子の捕獲位置 W_2 の距離までに発生した電子による電流を測定したら、電流 I_2 であったとする。このことは以下の式で表すことができる〔補足説明 1 参照〕。

[0026]

【数1】

$$\begin{cases} I_{1} = \frac{A_{1} S q}{h v_{1}} & (1 - e^{-\alpha_{1} W_{1}}) + \frac{A_{2} S q}{h v_{2}} & (1 - e^{-\alpha_{2} W_{1}}) \\ I_{2} = \frac{A_{1} S q}{h v_{1}} & (1 - e^{-\alpha_{1} W_{2}}) + \frac{A_{2} S q}{h v_{2}} & (1 - e^{-\alpha_{2} W_{2}}) \end{cases} \dots (1)$$

ここで、各パラメータは次の通りである。

[0027]

 $A_1 \setminus A_2$:入射光強度 [W/c m²]

S:センサー面積 [cm²]

 W_1 、 W_2 :電子の捕獲位置 [cm]

 α_1 、 α_2 : それぞれの波長の吸収係数 [cm-1]

I1:電子の捕獲位置をW1 としたときの電流の実測値 [A]

I2 :電子の捕獲位置をW2 としたときの電流の実測値 [A]

振動数 $\nu_1 = c / \lambda_1$

振動数 $\nu_2 = c / \lambda_2$

ここで、c は光速、S は受光部の面積、h ν は光のエネルギー、q は電子ボルトであり、入射光強度 A_1 、 A_2 以外は全て既知の値であるから、この 2 式から連立方程式を解くことにより、入射光強度 A_1 、 A_2 を求めることができる。

[0028]

例えば、

[0029]

【数2】

$$\begin{cases} A_{1} = \frac{I_{1}Z - I_{2}X}{WZ - XY} \\ A_{2} = \frac{I_{2}W - I_{1}Y}{WZ - XY} \end{cases} \dots (2)$$

と書ける。



[0030]

各パラメータは次の通りである。

[0031]

【数3】

$$W = \frac{S q (1 - e^{-\alpha_1 W_1})}{h v_1} \qquad X = \frac{S q (1 - e^{-\alpha_2 W_1})}{h v_2}$$

$$Y = \frac{S q (1 - e^{-\alpha_1 W_2})}{h v_1} \qquad Z = \frac{S q (1 - e^{-\alpha_2 W_2})}{h v_2} \qquad \cdots (3)$$

例えば、入射光を3つの波長に分離する場合は、式 (1) に電子を捕獲する位置 W_3 の場合の電流 I_3 が増える。その後は、2 波長の場合と同様に計算を行うことで、入ってきた光を3 波長に分離できる。

[0032]

同様に100の波長で入ってくる入射光を分光する場合は、電子を捕獲する位置を100回変化させて測定すればよい。

〔補足説明1〕

単色光が入射している場合においては、半導体内の深さ(位置)Wまでに発生する電流を計算によって求めることができる。半導体に光が入射すると光強度は指数関数的に減衰する。よって、ある深さxにおける光強度Φは、

[0033]

【数4】

$$\phi = \phi_0 e^{-\alpha x} \qquad \cdots (4)$$

ここで、Φ0 : 入射光強度 [W/c m²]

α:吸収係数 [cm-1]

これより、深さWまでに吸収される割合を求めると、

[0034]

【数5】

$$\frac{\int_0^W \phi_0 e^{-\alpha x} dx}{\int_0^\infty \phi_0 e^{-\alpha x} dx} = 1 - e^{-\alpha W} \qquad \cdots (5)$$

టీసీప్

[0035]



これらより、深さWまでに発生する電流は次式で決まる。

[0036]

【数6】

$$I = \frac{\phi_0 \, \mathrm{Sq}}{\mathrm{h} \, \mathrm{v}} \quad (1 - \mathrm{e}^{-\alpha \mathrm{W}}) \qquad \cdots \quad (6)$$

ここで、S:受光部の面積 [cm²]

h v:光のエネルギー[J]

q:電子ボルト[J]

これらの式をそれぞれの波長に分けて表したのが式(1)である。

[0037]

以下、本発明の実施の形態を詳細に説明する。

[0038]

図1は本発明の実施例を示す入射光の測定を行う分光センサーの一部断面を示す斜視図である。

[0039]

この図において、1はn型シリコン基板(n型基板)、2はn型シリコン基板 1中に形成されるp型拡散層〔p型ウェル(p型we11)〕、3はp型拡散層 2の部位に形成されるn+ 拡散層、4はp型拡散層 2上に形成されるシリコン酸 化(SiO_2)膜、5はn+ 拡散層 3に接続されるとともに、基準電圧が印加されるA1電極、6はp型拡散層 2に接続されるとともに接地される電極、7はシリコン酸化膜 4の上部に形成され、不純物が添加された多結晶シリコン膜(p0 1y-Si)、8はその多結晶シリコン膜 7に接続されるゲート電極であり、8結晶シリコン膜 7はシリコン酸化膜 4を介して光を透過できる電極として機能する。

[0040]

そこで、電子を捕獲するp型拡散層2の表面からの深さ(位置)を変化させるためには、例えば、n型シリコン基板1にp型拡散層2を設け、その上部に配置したシリコン酸化膜4を介して光を透過できる電極としての不純物が添加された多結晶シリコン膜(poly-Si)7が配置された構造にする。光を透過でき



る不純物が添加された多結晶シリコン膜 7のすぐ横には、捕獲した電子を外部に取り出すため n+ 拡散層 3 が配置されている。 p 型拡散層 2 、 n 型シリコン基板 1 には、それらの電位を一定にするために配線を取り出すためのコンタクトが設けられている。

[0041]

図2~図8は図1に示す分光センサーの特性図であり、図2はVgが-1Vの場合、図3はVgが0Vの場合、図4はVgが1Vの場合、図5はVgが2Vの場合、図6はVgが3Vの場合、図7はVgが4Vの場合、図8はVgが5Vの場合をそれぞれ示している。なお、ここでVgはゲート電圧(ゲート電極8の電位)を示している。各図において、Z座標軸の0.0がp型拡散層の表面を、実線は電子を捕獲するp型拡散層の表面からの深さ(捕獲位置)Wを、Bはpーウエル部分、Cは基板とのpn接合部分(図2において代表して示しているが、図3~図8においても同様である)を示している。

[0042]

例えば、それぞれの不純物の濃度としては、p型拡散層 2 が 2×1 0 15 c m -3 (接合深さ 5 μ m)、n 型シリコン基板 1 が 1 . 5×1 0 14 c m -3 、シリコン酸化膜 4 の膜厚が 6 5 n m 0 とき、ゲート電極 8 の電位を-1 V から 5 V (図 2 \sim 図 8)まで変化させる(n 型シリコン基板 1 には 5 V の印加電圧を付与)と、p 型拡散層 2 の表面からの電子の捕獲される深さWは、0 μ m から 2 . 3 μ m まで変化する。

[0043]

なお、ここでは、シリコン基板 1 には 5 V を印加した場合のシミュレーション結果を示しているが、その基板への印加電圧は 5 V に固定されるものではなく可変にすることができる。

[0044]



ル)とした場合の分光センサーの特性図である。これらの図において、 Z座標軸の0.0はp型拡散層の表面、10.0はp型拡散層の底面(シリコン基板面)を示している。図9と図10を対比すると、基板電圧の変化によって基板とpn接合部分C、pーウェル部分B、pーウェルの表面から電子の捕獲深さWも若干の影響を受ける(主に、基板とpn接合部分Cの下がり具合が大きくなる)が、大きな差は生じないので、本発明においては、基板電圧を一定にしてVgを変化させることによって、拡散層の表面からの電子の捕獲される深さWを変化させることによって分光センサーの機能を発揮させることができる。

[0045]

また、この構造を実際に製作したもの(写真)を図11、図12に示す。図1 1はその単体の分光センサーの平面図を示し、図12はその分光センサー(4× 4)の全体の平面図を示している。

[0046]

本発明により実際に作製した素子において、実際に波長が分かっている 2 種類の発光ダイオード(青、赤)を用いて測定した結果を表 1 に示す。

[0047]

【表1】

	青(λ=470nm)	赤 (λ=640 nm)	信号比(青/赤)
入射光強度〔μW/c m²〕	271	861	0. 315
検 出 結 果 (μW/c m²)	222	712	0. 312

この表 1 からも分かるように、実際に入射した光とその強度の絶対値はずれたが、信号の比は変わらなかった。光の反射を考慮すると正確に検出できる。

[0048]

〔測定方法の例〕

- 3種類の入射光が入射されるような場合は、
- (1)入射光を透過するとともに、ゲート電圧が印加される不純物が添加された多結晶シリコン膜7に、例えば、ゲート電圧を1V印加して、そのときに流れる電流を読み取る。



[0049]

(2) 次に、前記多結晶シリコン膜 7 にゲート電圧を 2 V印加して、そのときに流れる電流を読み取る。

[0050]

(3)次に、前記多結晶シリコン膜7にゲート電圧を5V印加して、そのときに流れる電流値を読み取る。

[0051]

(4) それらの電流値に基づいて、上記した式により、入射光の各波長の強度 を計算する。

[0052]

上記したように、本発明の分光センサーによれば、従来までは、光の波長を分解するのにグレーティングなどの機械的な装置が必要であったが、本発明では、拡散層中の電子を捕獲する深さ(位置)を、複数回(例えば、100回)変化させて測定することで、入射してくる光の波長を100の分解能でプロットできる。これから光を波長に分けることが可能になり、グレーティングなどが必要ではなくなる。

[0053]

本発明は、さらに、次のような応用が考えられる。

[0054]

〔実施例 1〕 カラーフィルタなしカラーイメージセンサー

図13は本発明の応用例を示すカラーフィルタなしカラーイメージセンサーシステムの構成図である。

[0055]

この図において、11は分光センサーアレイと、12は垂直選択器(V.Scanner)、13は雑音除去回路〔カラム(Column) CDS〕、14は水平選択器(H.Scanner)、Vsig1は光信号出力 1、Vsig2は光信号出力 2、Vsig3は光信号出力 3、VbN, VbPは低電流駆動用バイアスである。

[0056]



このように、本発明の分光センサーを、1次元、または2次元に配置し、それらの分光センサーアレイ11を一緒に作り込んだシフトレジスタで切り替えて信号を読み出す。それぞれの切り替え時のノイズを抑えるために、前記信号の出力部に雑音除去回路13も組み込む。例えば、180分の1秒ごとに、電子を捕獲する深さ(位置)を変化させて、そのときの信号を計測する。それらの信号から赤、緑、青の各波長の強度を計算し、カラー画像信号を出力する。

[0057]

〔実施例2〕蛍光センサー

一般にバイオ反応は蛍光反応を利用している。蛍光は一般に短波長の光(励起光)を照射することで、蛍光を起こさせて観察している。一般のイメージセンサーでは蛍光が励起光に隠れてしまうため、励起光を通さず蛍光のみを通すバンドパスフィルタを用いている。そのために装置が大型になってしまう。

[0058]

本発明の分光センサーを用いれば、励起光を除いて蛍光のみを、バンドパスフィルタなしで計測することができる。

[0059]

なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種々の変形が可能であり、これらを本発明の範囲から排除するものではない。

[0060]

【発明の効果】

以上、詳細に説明したように、本発明によれば、以下のような効果を奏することができる。

[0061]

(A)入射光に対応した単一の電子の捕獲部を備えた、簡単な半導体構造を用いた、入射光の測定方法及びそれを用いた分光センサーを提供する。

[0062]

(B)分光センサーの応用として、カラーフィルタなしカラーイメージセンサーを提供することができる。

【図面の簡単な説明】



【図1】

本発明の実施例を示す入射光の測定を行う分光センサーの一部断面を示す斜視 図である。

【図2】

Vgが−1Vの場合の分光センサーの特性図である。

【図3】

Vgが0Vの場合の分光センサーの特性図である。

【図4】

Vgが1Vの場合の分光センサーの特性図である。

【図5】

Vgが2Vの場合の分光センサーの特性図である。

図6】

Vgが3Vの場合の分光センサーの特性図である。

【図7】

Vgが4Vの場合の分光センサーの特性図である。

【図8】

Vgが5Vの場合の分光センサーの特性図である。

【図9】

本発明の実施例を示す基板への印加電圧が5 VでV g が 0 V の場合(図 3 に対応)の p 型拡散層の深さを1 0 μ m(2 座標フルスケール)とした場合の分光センサーの特性図である。

【図10】

本発明の実施例を示す基板への印加電圧が10 V で V g が 0 V の場合の p 型拡散層の深さを10 μ m (Z 座標フルスケール) とした場合の分光センサーの特性図である。

【図11】

本発明の単体の分光センサーの平面図である。

【図12】

本発明の分光センサー(4×4)の全体の平面図である。



【図13】

本発明の応用例を示すカラーフィルタなしカラーイメージセンサーシステムの 構成図である。

【符号の説明】

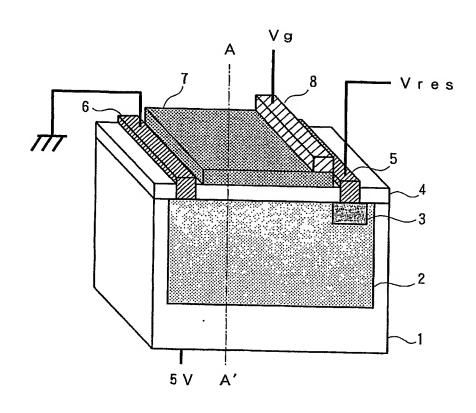
- 1 n型シリコン基板 (n型基板)
- 2 p型拡散層 (p型ウェル:p-ウェル)
- 3 n+ 拡散層
- 4 シリコン酸化(SiO₂)膜
- 5 A 1 電極
- 6 接地される電極
- 7 不純物が添加された多結晶シリコン膜(poly-Si)
- 8 ゲート電極
- 11 分光センサーアレイ
- 12 垂直選択器 (V. Scanner)
- 13 雑音除去回路 [カラム (Column) CDS]
- 14 水平選択器(H. Scanner)



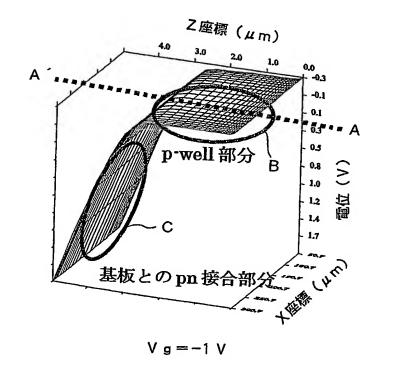
【書類名】

図面

【図1】



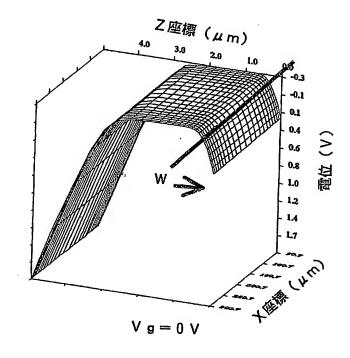
[図2]



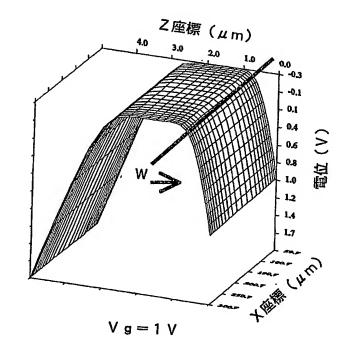
出証特2004-3037386



【図3】

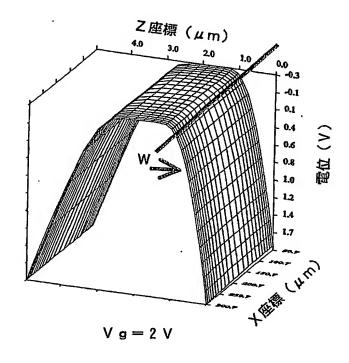


【図4】

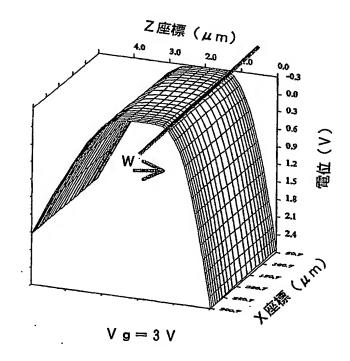




【図5】

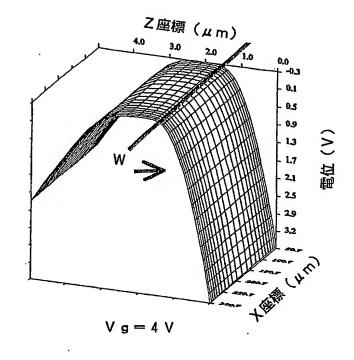


【図6】

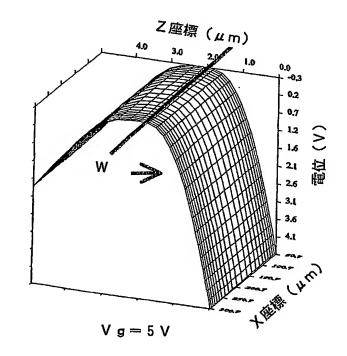




【図7】

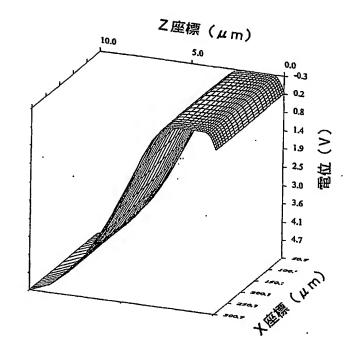


【図8】

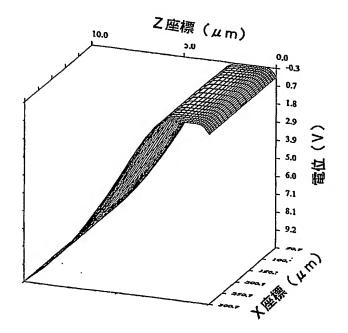




【図9】

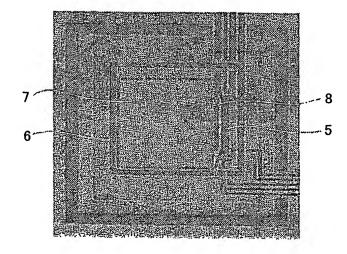


【図10】

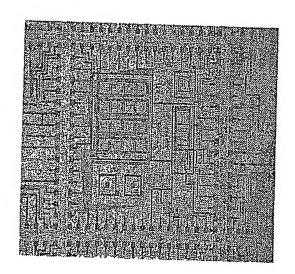




【図11】



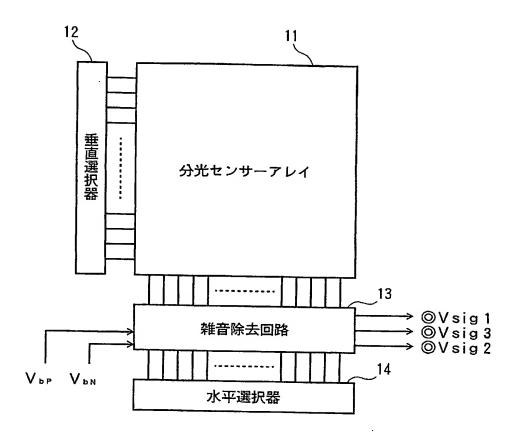
【図12】



Rest Available Copy



【図13】





【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 入射光に対応した単一の電子の捕獲部を備えた、簡単な半導体構造を用いた入射光の測定方法及びそれを用いた分光機能を有するセンサーを提供する。

【解決手段】 分光センサーであって、半導体基板1と、この半導体基板1に形成される第1の拡散層2と、この第1の拡散層2の部位に形成される第2の拡散層3と、前記第1の拡散層2上に絶縁膜4を介して形成される、入射光を透過するとともに、ゲート電圧が印加される電極膜7とを備え、前記ゲート電圧を変化させ、第1の拡散層2中で入射光により発生した電子を捕獲する深さ(位置)を、前記ゲート電圧に対応させて変化させて、それらの電子の量を示す電流を測定することにより、入射光の波長と強度とを測定する。

【選択図】 図1



【曹類名】

【提出日】

【あて先】

【事件の表示】

【出願番号】

【承継人】

【識別番号】

【住所又は居所】

【氏名又は名称】

【代表者】

【連絡先】

【提出物件の目録】 【物件名】

【援用の表示】

【物件名】

【援用の表示】

出願人名義変更届 (一般承継)

平成15年10月31日 特許庁長官 殿

特願2003-177425

503360115

埼玉県川口市本町四丁目1番8号

独立行政法人科学技術振興機構

沖村 憲樹

〒102-8666 東京都千代田区四番町5-3 独立行政法 人科学技術振興機構 知的財産戦略室 佐々木吉正 TEL 0

3-5214-8486 FAX $03-52\overline{14}-8\overline{41}7$

権利の承継を証明する書面 1

平成15年10月31日付提出の特第許3469156号にかか

る一般承継による移転登録申請書に添付のものを援用する。

登記簿謄本 1

平成15年10月31日付提出の特第許3469156号にかか

る一般承継による移転登録申請書に添付のものを援用する。



特願2003-177425

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[396020800]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所

氏 名

1998年 2月24日

名称変更

埼玉県川口市本町4丁目1番8号

科学技術振興事業団



特願2003-177425

出願人履歴情報

識別番号

[503360115]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名

2003年10月 1日 新規登録 埼玉県川口市本町4丁目1番8号 独立行政法人 科学技術振興機構